

第9回 HEPT コンソーシアム

オンラインフォーラム2022

令和4年1月28日(金) 15:00-18:00



enPiT-Pro Emb[®]



【司会進行】

浜松のクリエイティブアナウンサー
(フリーアナウンサー)

大久保 結奈 氏

定員
80名

ZOOMによるオンライン開催

参加には事前申込が必要です

参加費
無料

プログラム

- 15:00-15:10 【主催者挨拶】 組込みソフトウェア技術コンソーシアム 理事長 村上 広幸
静岡大学 学長 日詰 一幸

- 15:10-16:20 【講演】(質疑応答含む)

「with/Afterコロナの静岡県の経済状況と デジタルトランスフォーメーション(DX)」

コロナ禍が始まり2年が経ち、社会通念や事業環境が大きく変化しました。with コロナの2年間に県内の経済状況と、テレワークやデジタル化の進展に焦点を当てて振り返ります。
後半は、県内ではテレワークが一部進みつつも「DX」にはまだこの足を踏んでいる状況をアンケート結果等から確認し、Afterコロナの世界で県内企業がDXに向かうためのヒントを事例とともにご紹介いたします。

一般財団法人静岡経済研究所
特任研究員

阪口 瀬理奈 氏



プロフィール

【経歴】関西出身、京大大学院卒。2013年より、都内シンクタンク(株式会社三菱総合研究所)に勤務しIT政策を支援。2018年、働きやすさと暮らしやすさを求めて静岡へ移住。現在は、「ふじのくにICT人材育成プロデューサー」として、ICTに関する人材確保・育成や、企業の技術力向上、企業間連携等について、専門的知見や経験・実績などに基づき、静岡県に対して的確な立案・提言を行う。

- 16:20-16:30 休憩

- 16:30-17:40 【講演】(質疑応答含む)

「IoTでつなぐ!工場IoTに最適なプラットフォームの実現とIoTの導入推進に向けて」

工場IoTを実現するために避けて通れないITとOT間の接続。思ったよりもつながらないと言われるITとOTについて、つなぐ方法の選択が重要になります。そこで、最適な接続を提供する「つなぐプラットフォーム」の構想をご紹介します。
また、IoTにどのように取り組めばよいかお困りの方に、小さく始めて大きく育てる工場IoTへの取組みを事例を交えてご紹介いたします。

株式会社デンソーウェーブ
IoT推進部 部長

名波 知之 氏



プロフィール

【経歴】1988年に株式会社デンソーに入社し、産業用制御機器(PLC)の開発に従事。2010年からは、HEMSやV2H等の新ビジネス製品開発に参加。2016年に株式会社デンソーウェーブに転籍して、現在IoT推進部の部長。IoT製品のコアとする新事業の立ち上げを推進中。

- 17:40-18:00 【令和3年度事業報告並びに令和4年度事業説明】 静岡大学情報学部 教授 塩見 彰睦

- 18:00 【閉会】

本年度は交流会は実施しません。

お申込み方法 Webサイトから必要事項をご記載のうえ、お申込みください。

<https://hept.inf.shizuoka.ac.jp/event/the-9th-forum>

お問い合わせ 静岡大学情報学部に 組込みソフトウェア技術コンソーシアム事務局まで

hept@inf.shizuoka.ac.jp (〒432-8011 静岡県浜松市中区城北 3-5-1)



申込締切日

1/21
Fri

主催: 浜松市、組込みソフトウェア技術コンソーシアム(HEPT)、国立大学法人静岡大学、公益財団法人浜松科学技術研究振興会
共催: enPiT-Pro Emb
後援: 関東経済産業局、中部経済産業局、静岡県、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構、
(予定) 浜松商工会議所、磐田商工会議所、静岡銀行、浜松いわた信用金庫、NPO法人浜松ソフト産業協会

▼ オンラインフォーラムの参加方法・FAXでのお申込みは裏面へ

オンラインフォーラムの参加方法

STEP1 お申込みを行う



STEP2 事務局からご連絡と資料送付



STEP3 オンラインで参加



web サイトまたは下記の FAX 参加申込書に必要事項をご記載の上、お申込みください。

登録完了後、当日必要な参加情報が自動配信されます。講演資料等は、事前に郵送いたします。

当日は、インターネットへの接続と音声出力が可能な PC をご用意のうえ、ご参加ください。

- 事前にパソコン等に「ZOOM」アプリをダウンロードする必要があります。
- 「ZOOM」接続の通信費は自己負担となります。

HEPTコンソーシアムオンラインフォーラム(1/28)参加申込書

FAX : 053-478-1576

番号のおかけ間違いにご注意ください。

貴社名	
所在地	〒
電話	FAX
フリガナ	所属・役職
参加者名	
E-mail	
フリガナ	所属・役職
参加者名	
E-mail	
フリガナ	所属・役職
参加者名	
E-mail	
フリガナ	所属・役職
参加者名	
E-mail	

※本取り組みに期待すること、組込み技術者の育成・採用に関する課題等があればご記入ください。

申込締切日：1月21日(金)